



**Leader in providing semiconductor
test and inspection solutions**

최고 기술력의 반도체 시험 · 검사장비 전문기업

TechWing

Disclaimer

본 자료에 포함된 향후 전망은 본사, 자회사 및 관계사 등에 대한 외부감사인의 회계감사나 검토가 되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

이 자료에 포함된 회사의 재무성과에 대한 모든 정보는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결 기준으로 작성되었습니다.

또한, 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"가 포함되어 있을 수 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.

"예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 이러 한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래 실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.



Leader in providing semiconductor
test and inspection solutions

최고 기술력의 반도체 시험·검사장비전문기업

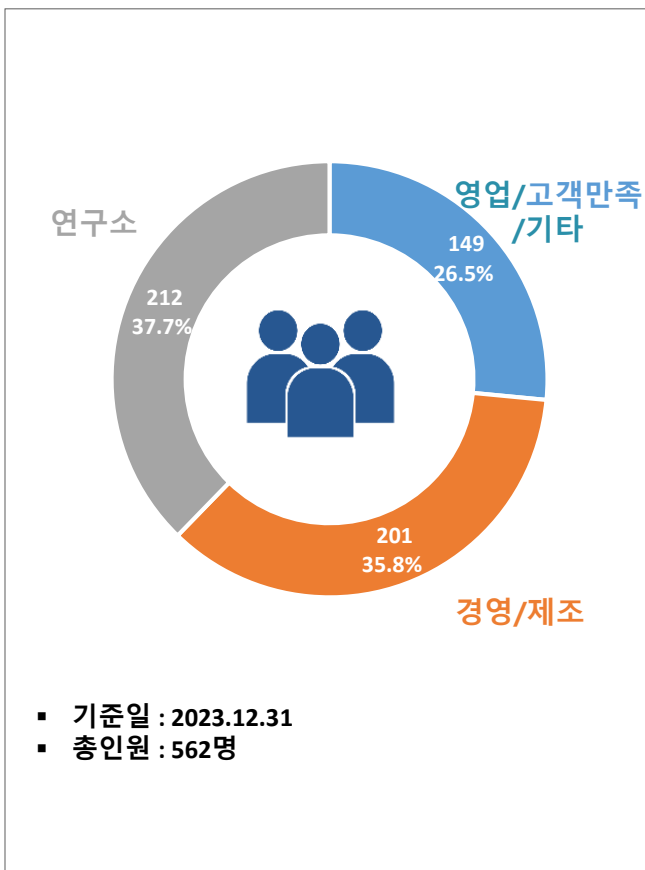
Company Overview

글로벌 Top Tier 반도체 시험·검사장비 제공 전문기업

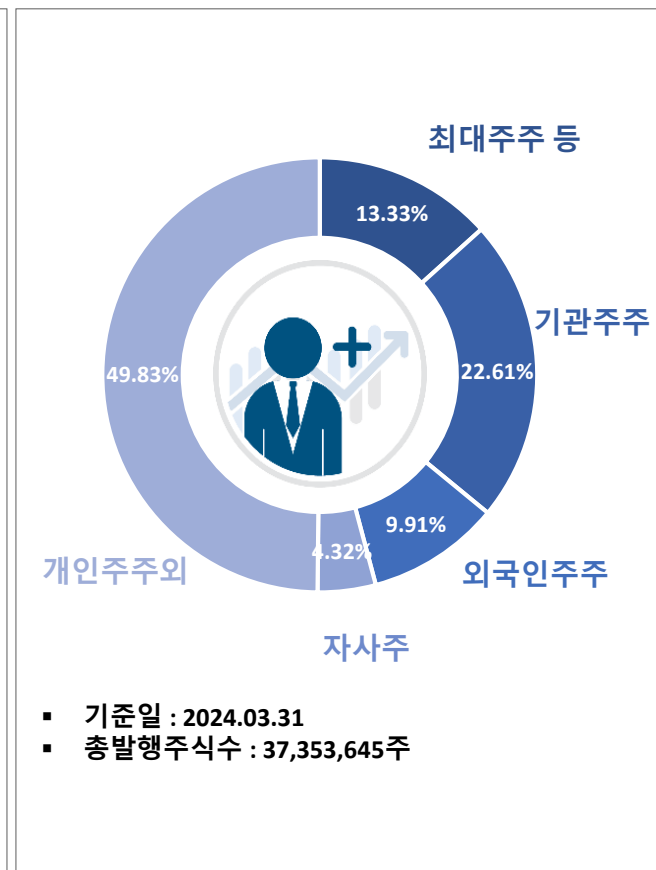
■ 회사개요

회사명	주식회사 테크윙
대표이사	나윤성, 장남
설립연도	2002년
자본금	190억원
사업영역	반도체 · 디스플레이 검사장비와 부품 등
홈페이지	www.techwing.co.kr
사업장	본사 : 경기도 화성시 동탄면 아산사업장 : 충남 아산시 음봉면
종속회사	1. (주)이엔씨테크놀로지(지분율 53.6%) 2. (주)에프에이에스(지분율 50.0%) 3. Techwing Malaysia SDN.BHD. (지분율 100%)

■ 인원현황



■ 주주현황



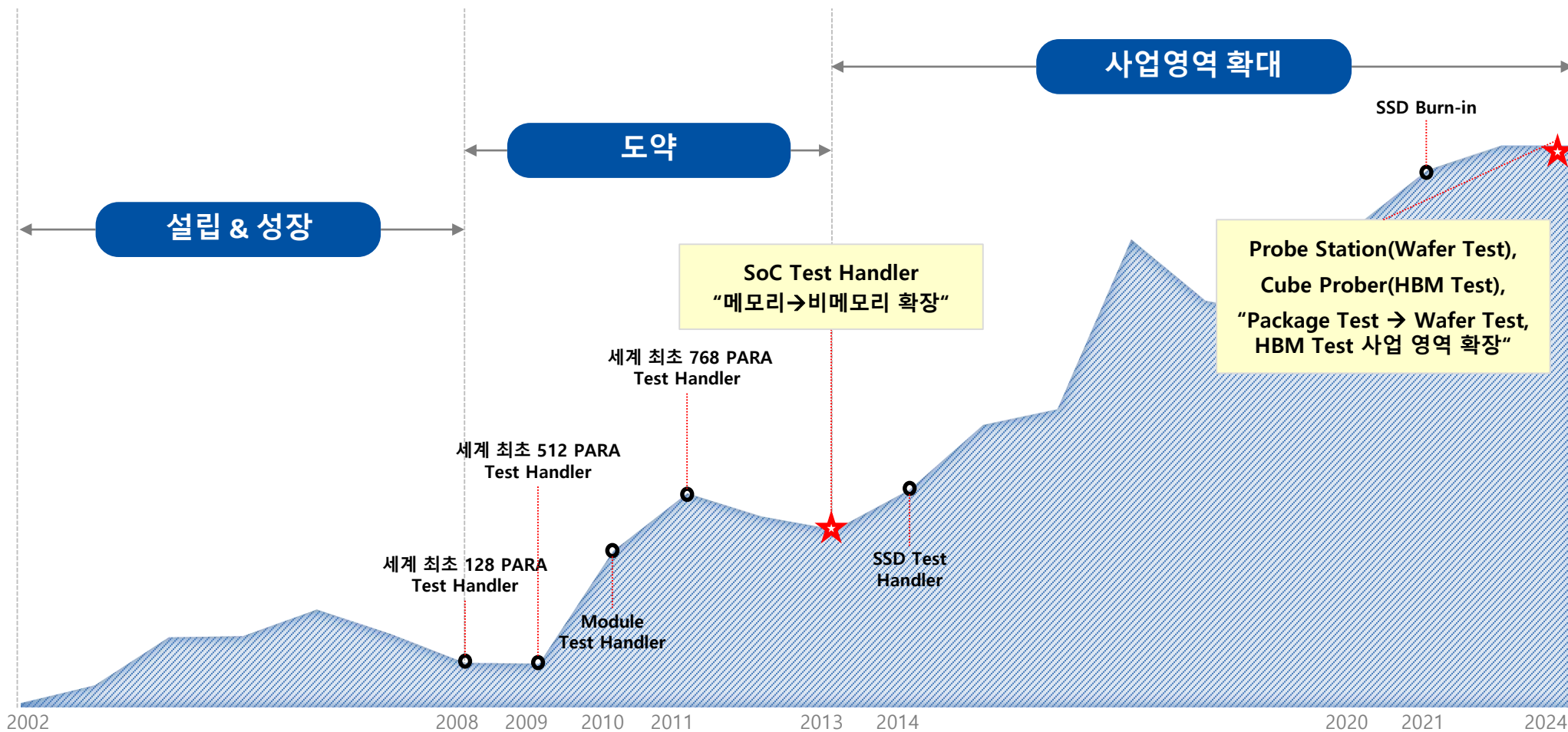
02. 주요 고객 현황

다수 글로벌 반도체 기업 고객사로 확보! 제품다각화로 신규 고객사 확대!



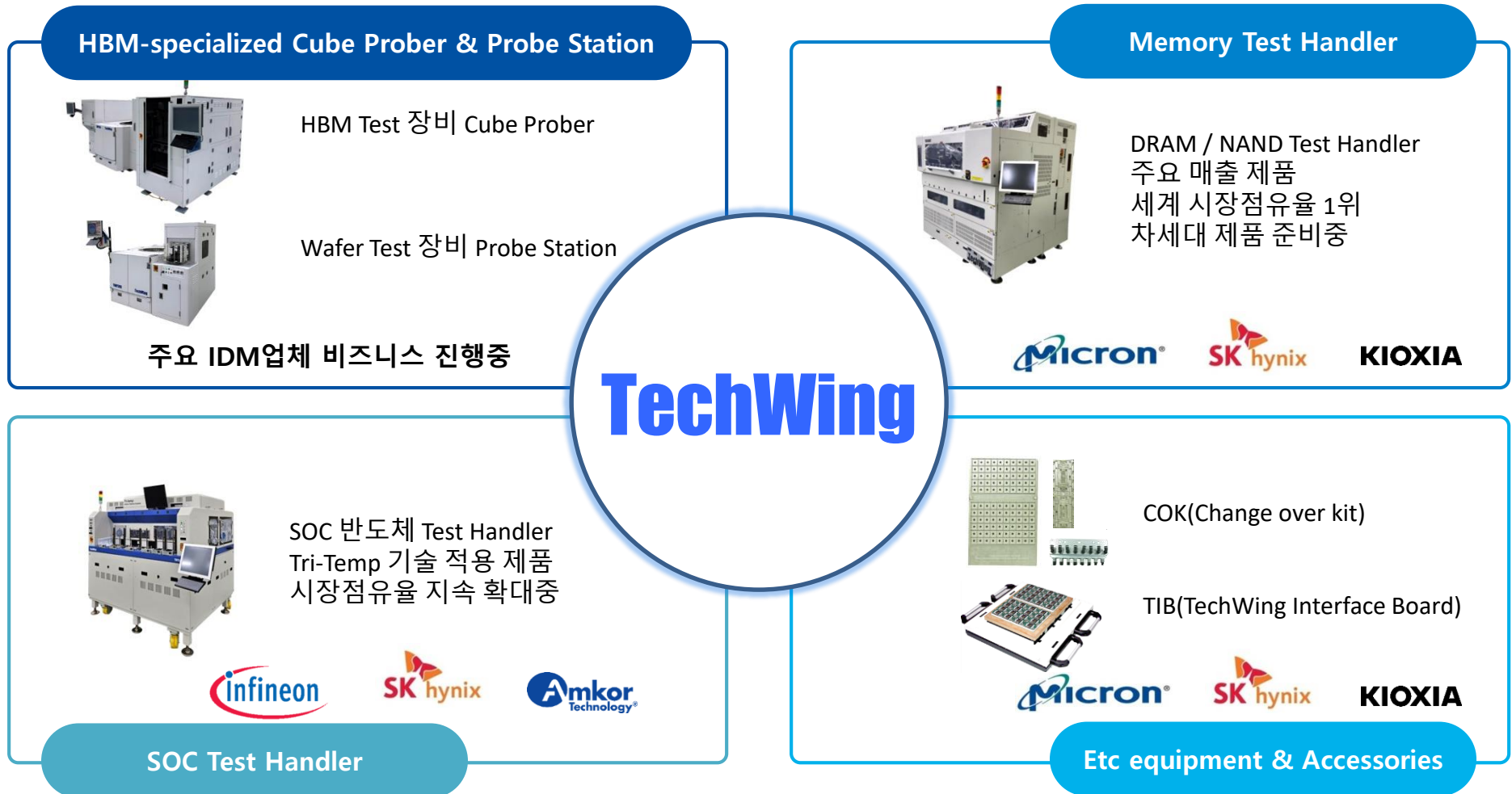
03. 성장 연혁

현재 Memory Test Handler 시장점유율 1위,
SOC, HBM사업확장 → 반도체 Total Solution 제공 기업을 목표로 지속 성장중



04. Business Line-up

기술 경쟁력을 통해 반도체 테스트 공정 내 다양한 사업 포트폴리오 구축

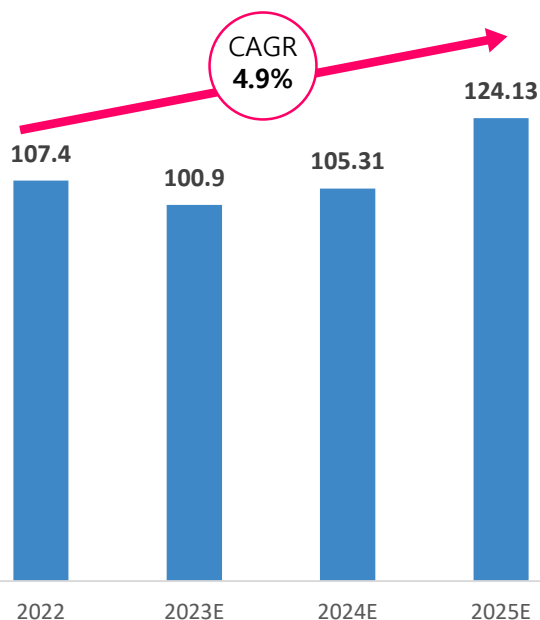


05. 시장 전망&기회

반도체 산업 성장과 수요 확대 지속 전망, 당사 매출 및 수익 증대에 우호적 시장 전개

글로벌 반도체 장비 시장

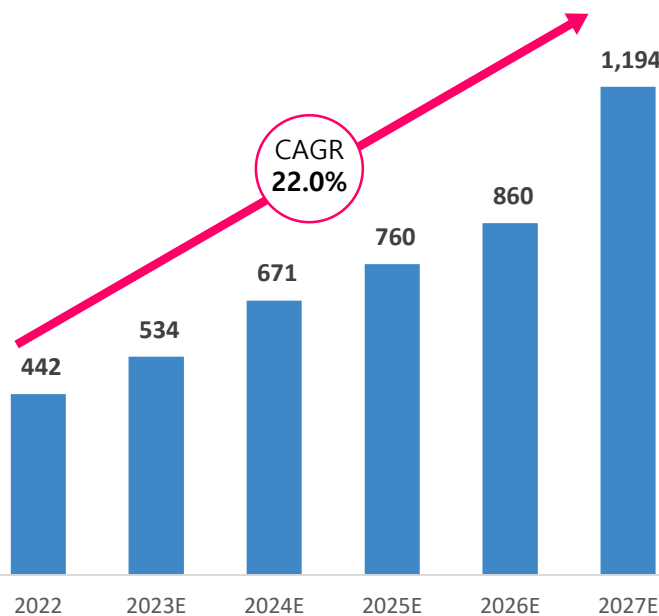
(단위 : 억 USD)



주) 출처 : Semi

AI 반도체 시장

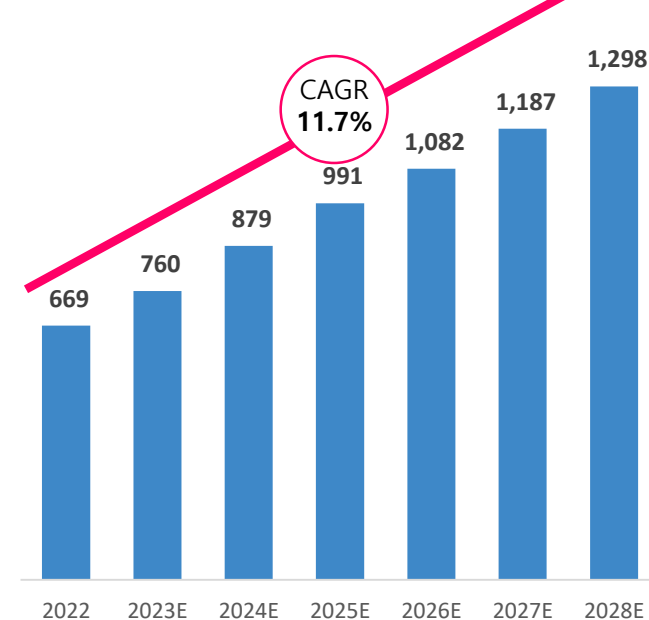
(단위 : 억 USD)



주) 출처 : 가트너, 연합뉴스

차량용 반도체 시장

(단위 : 억 USD)



주) 출처 : 옴디아, 중앙일보



Leader in providing semiconductor
test and inspection solutions

최고 기술력의 반도체 시험·검사장비전문기업

Quarterly review

01. 경영성과 향후 전망

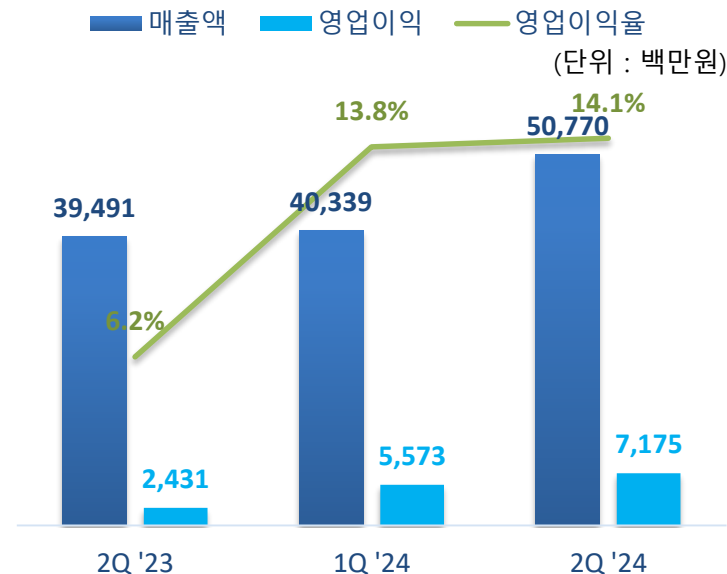
02. 요약 연결재무제표

01. 경영성과(잠정)

2Q24Y 실적

(단위 : 백만원)

구분	2Q '24	1Q '24	2Q '23	QoQ(%)	YoY(%)
매출액	50,770	40,339	39,491	25.9%	28.6%
영업이익	7,175	5,573	2,431	28.7%	195.2%
영업이익율	14.1%	13.8%	6.2%	0.3%P	8.0%P



◆ 2Q24Y 실적 리뷰 및 하반기 전망

- 2분기는 QoQ, YoY 장비&부품 매출 전반 증가, SOC Test Handler 약 130% 매출 증가로 매출액 상승 견인
- 하반기는 반도체장비 시장의 점진적인 회복세 영향으로, 장비&부품 매출 전반 상반기 대비 증가 기대

02. 요약 연결재무제표

■ 요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년
유동자산	192,299	229,483	181,278	143,795
비유동자산	223,710	279,289	306,974	342,093
자산총계	416,009	508,772	488,252	485,887
유동부채	138,632	146,871	176,913	139,214
비유동부채	61,062	131,462	65,782	131,087
부채총계	199,694	278,333	242,695	270,300
자본금	9,723	9,758	18,978	18,978
자본잉여금	48,278	49,045	39,758	39,758
이익잉여금	152,986	167,038	187,131	172,490
기타	-8,561	-8,632	-14,256	-14,324
비지배지분	13,889	13,230	13,948	-1,315
자본총계	216,315	230,439	245,558	215,587

■ 요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년
매출액	228,153	255,915	267,491	133,604
매출원가	144,730	168,903	158,044	84,056
매출총이익	83,423	87,012	109,447	49,548
영업이익	37,910	36,219	57,673	3,160
세전이익	40,659	21,926	42,737	-12,886
법인세비용	7,730	4,815	9,499	1,789
당기순이익	32,928	17,110	33,238	-11,097

감사합니다

“ 고객과 주주를 최우선으로
미래를 열어가는 테크윙이 되겠습니다.”

TechWing